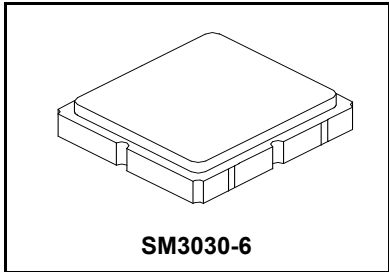



SF2133E

**1747.5 MHz
SAW Filter**



- Low Loss SAW Filter
- Surface Mount 3.0 x 3.0 mm Package
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS) 

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Input Power Level	5	dBm
DC Voltage on any Non-ground Terminal	3	V
Operating Temperature Range	-40 to +90	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +90	°C
Maximum Soldering Profile, 5 cycles/10 seconds maximum	265	°C

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max -20 to +70 °C	Max -40 to +90°C	Units
Center Frequency	f_c			1747.5			MHz
Insertion Loss, 1710 to 1785 MHz	IL			2.6	4.0	4.1	dB
Amplitude Ripple, 1710 to 1785 MHz				1.6	2.5	3.0	dB _{P-P}
Attenuation Referenced to 0 dB:							
10 to 1670 MHz			15	23			dB
1670 to 1690 MHz			6	24			
1805 to 1880 MHz			6	24			
1880 to 4500 MHz			15	25			
4500 to 5000 MHz			10	14			
Input/Output VSWR, 1710 to 1785 MHz				1.8:1	2.5:1	2.5:1	
Source Impedance	Z_s			50			Ω
Load Impedance	Z_L			50			Ω

Case Style	SM3030-6 3.0 x 3.0 mm Nominal Footprint	
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift) dot=pin 1 indicator	679, YWWS	
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	500 Pieces/Reel
	Reel Size 13 Inch	3000 Pieces/Reel

Electrical Connections

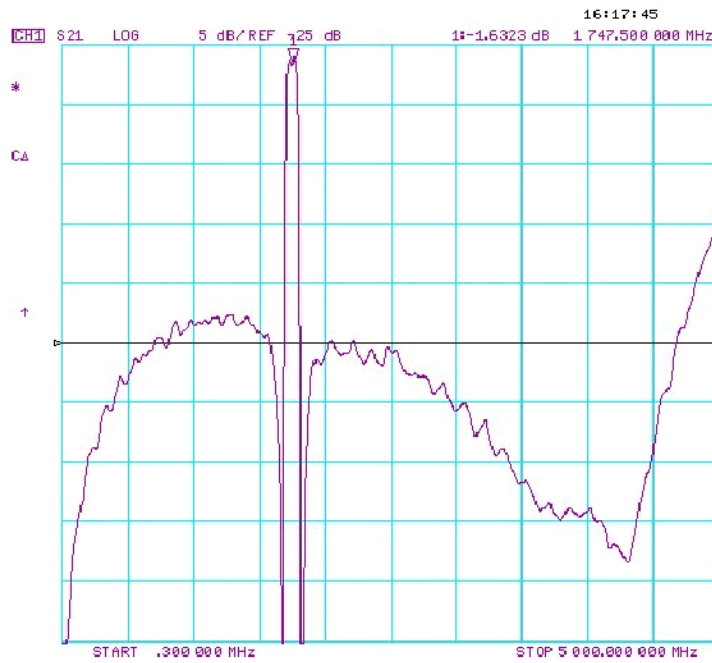
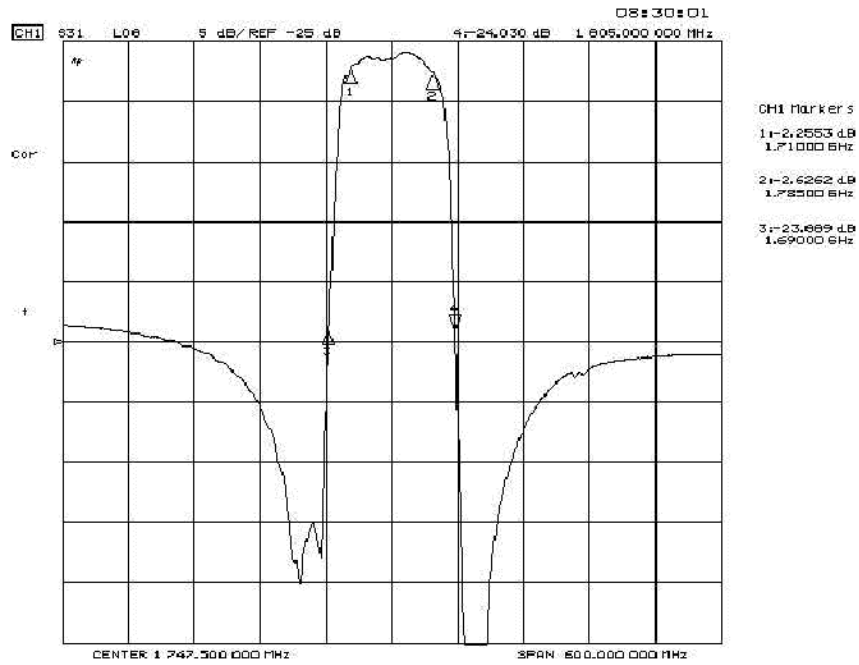
Connection	Terminals
Input	2
Output	5
Case Ground	All others

 **CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.**

NOTES:

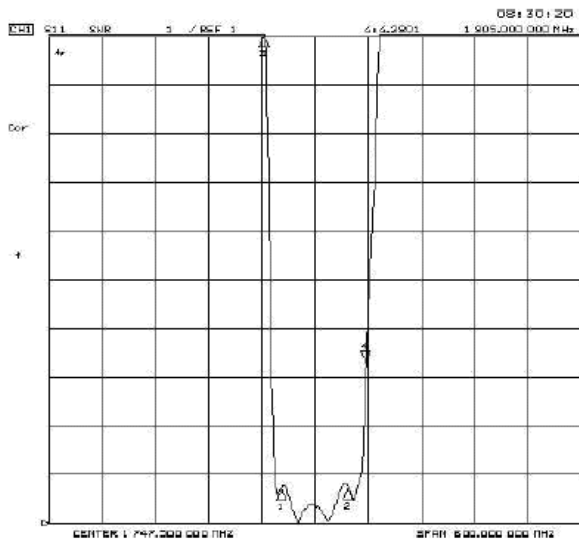
1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_c .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.

F. Frequency Characteristics :
Transfer function

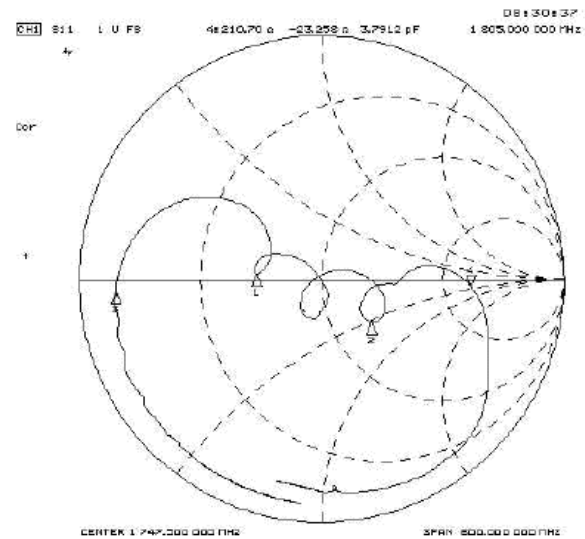


Reflections Functions :

S11

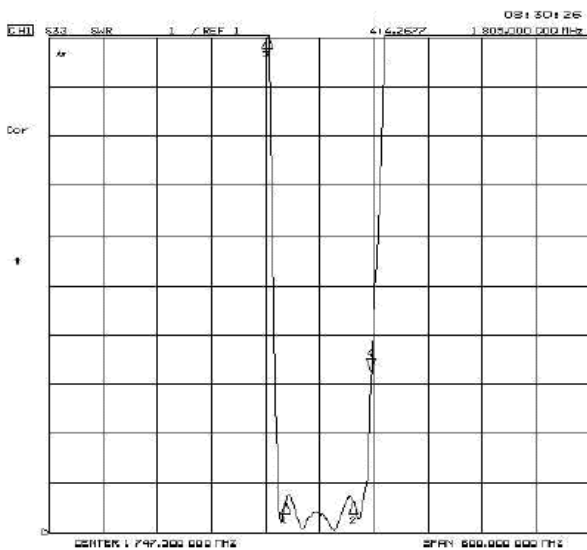


CH1 Markers
 1: 1.7314
 1.71000 GHz
 2: 1.7427
 1.76500 GHz
 3: 1.7317
 1.69000 GHz

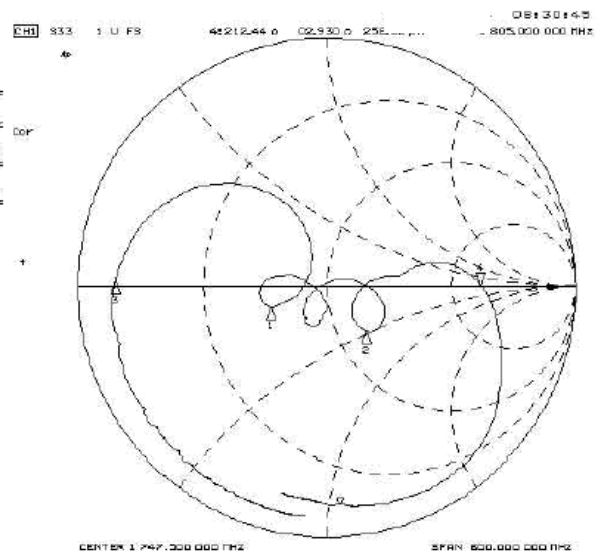


CH1 Markers
 1: 20.025 dB
 -3.518 dB
 1.71000 GHz
 2: 20.307 dB
 -28.383 dB
 1.76500 GHz
 3: 16.052 dB
 -1.3340 dB
 1.69000 GHz

S22



CH1 Markers
 1: 1.6307
 1.71000 GHz
 2: 1.6203
 1.76500 GHz
 3: 1.6279
 1.69000 GHz

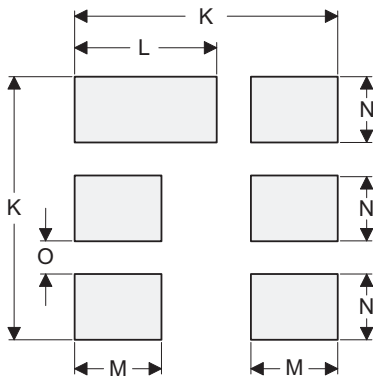
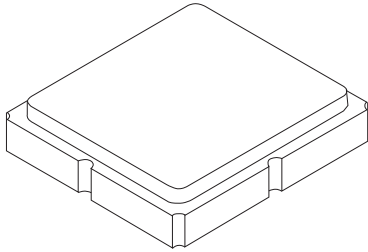


CH1 Markers
 1: 31.264 dB
 -5.2493 dB
 1.71000 GHz
 2: 27.750 dB
 -24.023 dB
 1.76500 GHz
 3: 4.0713 dB
 6.7533 dB
 1.69000 GHz

SM3030-6 Case

6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case

3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint



PCB Footprint Top View

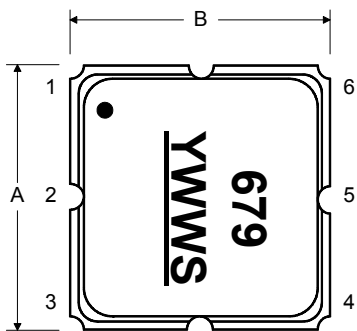
Case and PCB Footprint Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
B	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
C	1.12	1.25	1.38	0.044	0.049	0.054
D	0.77	0.90	1.03	0.030	0.035	0.040
E	2.67	2.80	2.93	0.105	0.110	0.115
F	1.47	1.60	1.73	0.058	0.063	0.068
G	0.72	0.85	0.98	0.028	0.033	0.038
H	1.37	1.50	1.63	0.054	0.059	0.064
I	0.47	0.60	0.73	0.019	0.024	0.029
J	1.17	1.30	1.43	0.046	0.051	0.056
K		3.20			0.126	
L		1.70			0.067	
M		1.05			0.041	
N		0.81			0.032	
O		0.38			0.015	

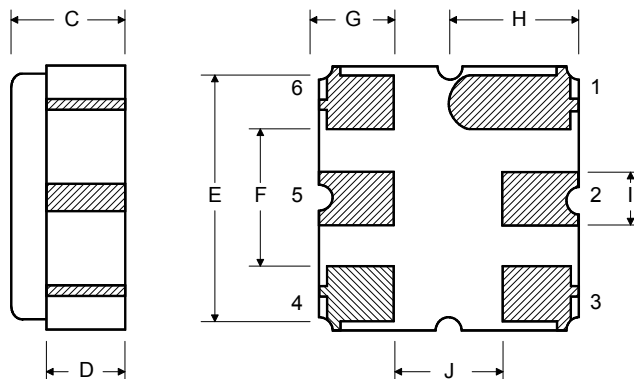
Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μ m Gold over 1.27 to 8.89 μ m Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μ m Nickel
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

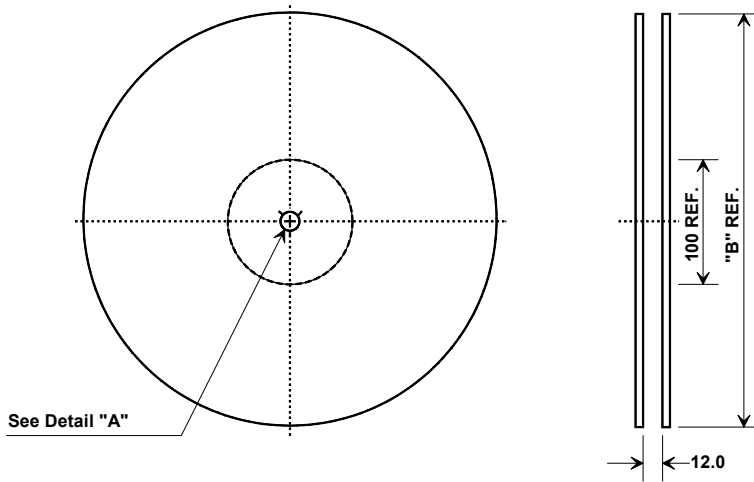
Top View



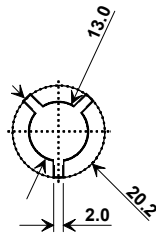
Bottom View



Tape and Reel Specifications

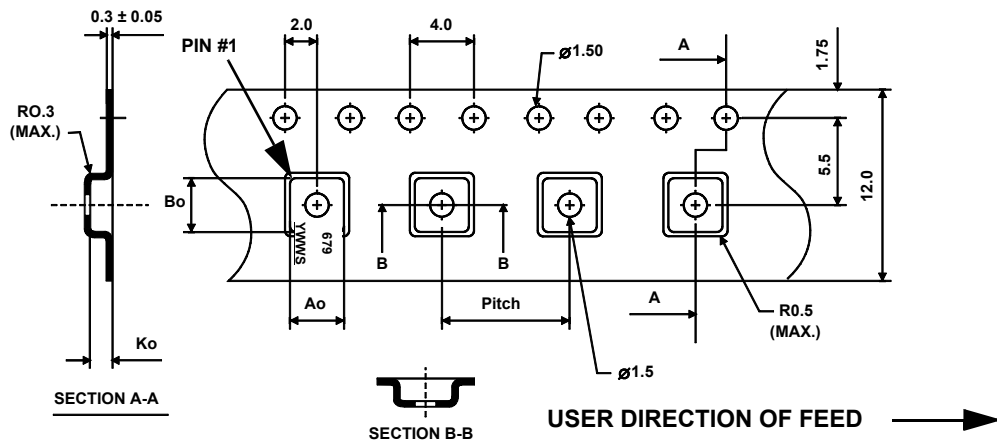


"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	3.35 mm
Bo	3.35 mm
Ko	1.40 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9